

图纸提供单位

深圳市爱培科技股份有限公司

项目名称

WS23060136-TND750 主机SN贴纸

版本号

版本号码：V1.00

设计时间

设计日期：2023-06-28

设计师

责任设计师：姚佳欢

材质工艺要求

要求：

1. 规格：44.5*5.5mm
2. 材质：消银龙
3. 工艺：表面过哑胶，高粘度背胶 成品无四周红框
背胶必须是3M高粘性背胶，如在生产中脱落比例超过0.1%，
将拒付所有货款,公差：±0.1mm
料号：1603004-0155-0

所有材质符合RoHS/REACH/WEEE

工艺要求： 色相正确、印迹牢固、
套印准确、各色套印
不露杂色，套印误差≤0.1mm
模切走位≤±0.5mm

颜色及专色：

黑底银字

禁止使用矿物油所涉及的物质：
(1) (C1-C7) 矿物油芳烃(MOAH)；
(2) (C16-C35) 矿物油饱和烃(MOSH)。

变更履历：

- 1.
- 2.
- 3.



SN: 5DD3D---5E70A
一式一份
条码格式: code 128, 序列号类型: 16进制